

# Brightening the Future

# 2022年度(2023年3月期) 第3四半期決算概要について

新光電気工業株式会社



# 目次

2022年	度 第	93匹	半期	決算	<b>拿根</b>	要	()	直統	吉)											
浔	央算概	況	• •	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	プラス	チック	クパ	ッケ	- <u> </u>	ジ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
>	メタル	パック	ケー:	ジ	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
台	祁門別	売上	高	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
2022年	度道	通期の	見通	iし	(連	結)	)													
큵	も 上高	・損	益・	配当	ĺ	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
	设備投	資額	· 減(	西償	訓	費・	研	究	開	発	費		•	•	•	•	•	•	•	13



**決算概況** (単位:億円)

	2021年度 3 Q累計	2022年度 3 Q累計	前年[	司期比 増減率
売 上 高	2,008	2,325	+317	16%
営 業 利 益 (営業利益率)	525 (26%)	712 (31%)	+187	36%
経常利益率)	548 (27%)	729 (31%)	+181	33%
純 利 益※ (純利益率※)	379 (19%)	505 (22%)	+126	33%

<sup>※</sup> 親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益	280.24円	373.85円
-------------	---------	---------



#### 概況

- 半導体業界は、自動車、産業機器向けなどの需要が堅調に推移した 一方で、ロシア・ウクライナ紛争の長期化ならびに世界的なインフ レ進行、中国経済の減速等による影響や、パソコン、スマートフォ ン向け需要の減少などにより、期後半にかけて、半導体市況の減速 傾向が鮮明となった。
- 当社グループにおいては、フリップチップタイプパッケージは、第2四半期以降、パソコン向けの需要減少等の影響を受けたものの、為替相場が第3四半期はじめまで円安基調で推移したことなどにより増収。半導体製造装置向けセラミック静電チャック、ハイエンドスマートフォン向けIC組立は、需要が増加したことに加え、大幅な円安も寄与し、売上が増加。
- 前年同期比で売上高16%増、各利益とも増益。



# セグメント別売上高・経常利益

(単位:億円)

セグメント		2021年度 3 Q累計		2022 3 Q	前年同期比 増 減 率 (%)	
			構成比(%)		構成比(%)	
売	プラスチックパッケージ	1,268	(63)	1,446	(62)	14
上高	メタルパッケージ	673	(34)	799	(34)	19
*1	そ の 他	67	(3)	80	(4)	19
	合 計	2,008	(100)	2,325	(100)	16
			利益率(%)		利益率(%)	
経常	プラスチックパッケージ	385	(30)	457	(32)	19
利	メタルパッケージ	158	(23)	271	(34)	72
益 ※2	その他/調整額	6		1		
	合 計	548	(27)	729	(31)	33

(半位: 18日)					
2021年度					
	構成比(%)				
1,694	(62)				
929	(34)				
96	(4)				
2,719	(100)				
	利益率(%)				
509	(30)				
235	(25)				
14					
758	(28)				



<sup>※1</sup> 外部顧客への売上高

<sup>※2</sup> セグメント間取引調整前の経常利益

## 財政状態、設備投資・減価償却費等

			2021年度 3 Q	2022年度3Q	
総	資	産	2,918	3,666	
純	資	産	1,868	2,468	
自己	資本」	北 率	64%	67%	

2021年度
3,195
2,020
63%

(畄位・倍田)

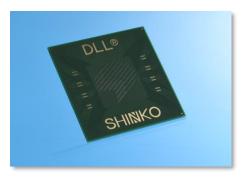
	2021年度 3 Q累計	2022年度 3 Q累計
設備投資額※	459	202
減価償却費※	202	251
研究開発費	26	27
為 替 レ ー ト (1米ドル)	110円	135円

2021:	年度
	575
	300
	35
	111円

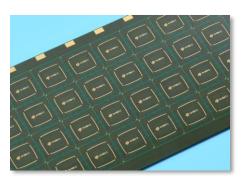


<sup>※</sup> 無形固定資産を除く

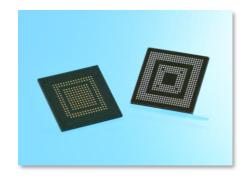
# プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

#### 【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他



# プラスチックパッケージ

(単位:億円)

	2021年度30男計	021年度3Q累計 2022年度3Q累計 前年同		期比
	2021年度3 Q条间	2022年反了仪系引		増減率
売上高 (構成比)	1,268 (63%)	1,446 (62%)	+178	14%
経常利益(利益率)	385 (30%)	457 (32%)	+72	19%

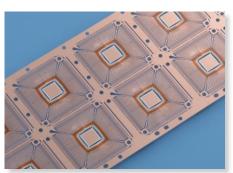
I C組立、プラスチックBGA基板の受注増加に加え、大幅な円安も寄与したことなどにより、前年同期比増収増益

- フリップチップタイプパッケージは、第2四半期以降、 パソコン需要減少等の影響を受けたものの、為替相場 が第3四半期はじめまで円安基調で推移したことなど により増収
- I C組立はハイエンドスマートフォン向けに受注が増加し、プラスチックBGA基板は先端メモリー向けや自動車向けが好調に推移したことに加え、大幅な円安も寄与し売上増

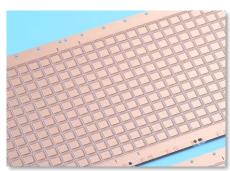




# メタルパッケージ



プレスリードフレーム



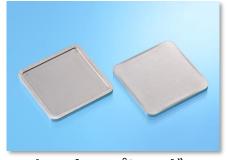
エッチングリードフレーム (QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

#### 【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他



# メタルパッケージ

(単位:億円)

	2021年度20男計	2022年度20里計	前年同	期比	
	2021年度3 Q杂司	2022年度3 Q累計		増減率	
売上高 (構成比)	673 (34%)	799 (34%)	+126	19%	
経常利益(利益率)	158 (23%)	271 (34%)	+113	72%	

セラミック静電チャックの需要増加に加え、大幅な円 安も寄与したことなどにより、前年同期比増収増益

- セラミック静電チャックは半導体製造装置向けに需要が増加したことに加え、大幅な円安も寄与し、売上が増加
- リードフレームおよび C P U向けヒートスプレッダーは、期後半にかけて、半導体市況減速等の影響を受け需要が減少傾向となったものの、為替相場が円安基調で推移したことなどにより増収
- ガラス端子は光学機器向けが低調に推移し減収





## 部門別売上高

(単位:億円)

	2021年度 3 Q累計		前年同	期比 増減率	
ICリードフレーム	359 (18%)	397 (17%)	+38	11%	
ICパッケージ	1,353 (67%)	1,544 (66%)	+191	14%	
気 密 部 品	296 (15%)	384 (17%)	+88	30%	

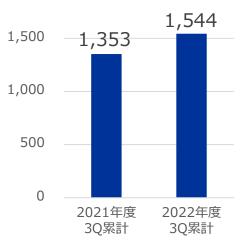
2021年度						
499 (18%)						
1,808 (67%)						
412 (15%)						

※()は構成比

#### ICリードフレーム部門売上高



#### ICパッケージ部門売上高



#### 気密部品部門売上高





# 2022年度 通期の見通し (連結)

# 売上高・損益・配当

(単位:億円)

	2021年度(実績)			2022年度 (上期実績・下期予想)			前期比(上段:増減金額、下段:増減比率)		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
売 上 高	1,259	1,460	2,719	1,570	1,650	3,220	311 (25%)	190 (13%)	501 (18%)
営業利益率(営業利益率)	301 (24%)	413 (28%)	714 (26%)	510 (32%)	420 (25%)	930 (29%)	209 (69%)	7 (2%)	216 (30%)
経常利益率)	316 (25%)	443 (30%)	758 (28%)	546 (35%)	424 (26%)	970 (30%)	231 (73%)	△19 (△4%)	212 (28%)
純 利 益 <sub>*</sub> (当期純利益率*)	217 (17%)	309 (21%)	526 (19%)	379 (24%)	291 (18%)	670 (21%)	162 (74%)	△18 (△6%)	144 (27%)
為替レート	111円/\$			第3四半期點 期間 第4四半期 実績 135円/\$ 想定 125円/\$					

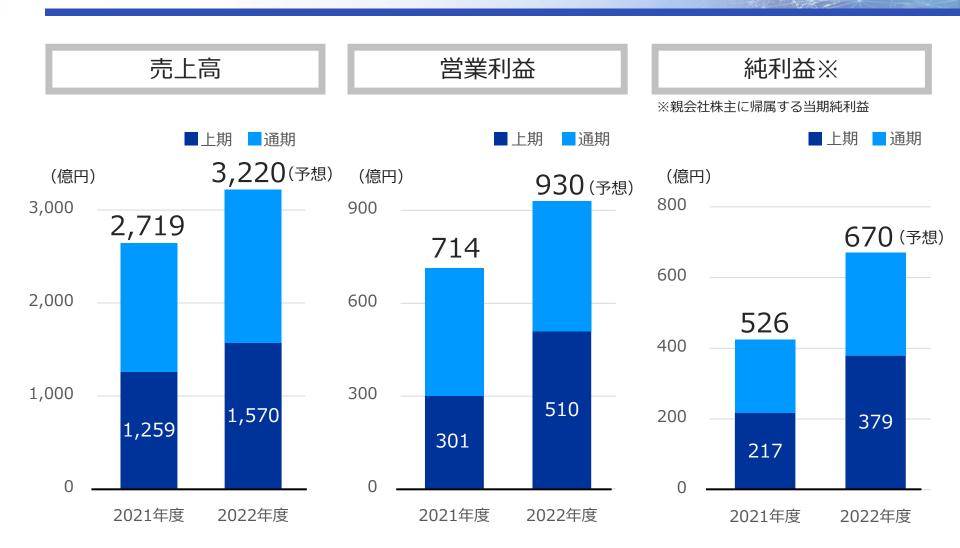
<sup>※</sup> 親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:円)

1株当たり配当金	17.5	27.5	45.0	25.0	25.0	50.0
(配当性向)	[中間]	[期末]	(11.6%)	[中間]	[期末]	(10.1%)



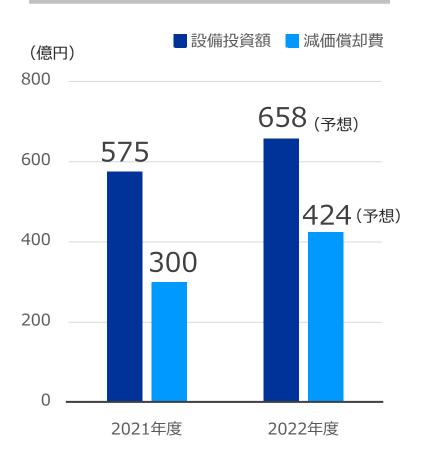
# 2022年度 通期の見通し (連結)



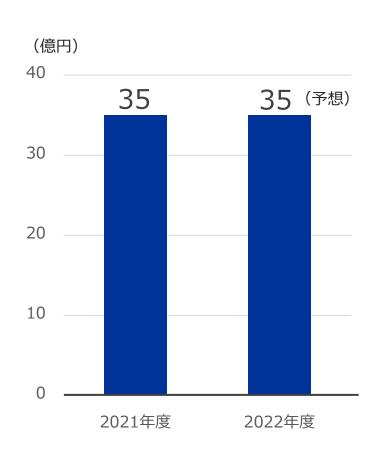


# 2022年度 通期の見通し (連結)

#### 設備投資額・減価償却費



#### 研究開発費





本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または四半期報告書を参照していただきますようお願いいたします。